

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：程稚茵
電話：02-2737-7232
傳真：02-2737-7619
電子信箱：parker@nstc.gov.tw



受文者：德明財經科技大學

發文日期：中華民國112年5月5日
發文字號：科會產字第1120026006號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (112TOP001821_112D2010177-01.pdf)

主旨：函轉經濟部智慧財產局於2023台灣創新技術博覽會辦理
「發明競賽」徵展訊息，歡迎貴單位踴躍報名參加，共同
促進專利技術商品化與產業化，請查照。

說明：

- 一、依經濟部智慧財產局112年5月3日智國企字第11230004891號函辦理。
- 二、2023台灣創新技術博覽會將於本(112)年10月12日至14日假台北世貿一館盛大展出，並同時規劃線上展，其中發明競賽展區邀請最近4年內(108年7月1日至112年6月30日)取得專利或申請中的專利作品參展，並同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 三、報名期間自112年4月28日至7月21日止，相關展覽訊息、參展說明及報名電子檔，請逕至專屬網站(<https://www.inventaipai.com.tw/>)查詢及點選「發明競賽」報名參賽。



正本：專題研究計畫受補助單位 (共301單位)
副本：本會產學園區處、綜合規劃處、前瞻應用處、自然處、工程處、生科處、人文

處、科教國合處(均含附件)

2023/05/05
12:46:23
電子公文
交換

主任委員吳政忠

裝

訂

線

24